



全球
GHCTC

**2018全球硬科技创新
暨“一带一路”创新合作大会**

**The Global Hard & Core Technology Innovation
and The Belt and Road Innovative Cooperation Conference 2018**

中国·西安 XI'AN, CHINA

2018.11.8-11



2018 西安国际光电子集成技术论坛

活动时间：2018年11月8-10日

活动地点：西安曲江华美达酒店大宴会厅

主办单位：中共西安市委、西安市人民政府

承办单位：中国科学院西安光学精密机械研究所

执行单位：陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司

协办单位：陕西省光电子集成产业技术创新战略联盟

光纤在线

预期规模：智库座谈 30 人，专业论坛 400 人，产业对接会 100 人

活动简介：本届光电子集成技术论坛，聚焦于光电集成领域的最新应用需求，探讨产业发展新走向，包括高速光网络传输芯片，3D 传感器芯片，激光雷达，物联网设备芯片、激光红外、集成电路等。

本次活动分智库座谈、专业论坛、产业对接会三个部分开展，邀请国内外光电子集成领域专家、电信运营商、互联网运营商、行业领导者企业、产业组织机构、知名投资人等共同参与，共话光电子集成技术的发展趋势。以此来打造集科技资源统筹、战略智库规划、国际前沿产业化技术研究、高端创新创业人才引进、创业投资与孵化为一体的光电子互通平台。

议程安排 (以现场最终安排为准)

2018 西安国际光电子集成技术论坛

2018年11月8日(星期四)·下午——智库会议

13:30-14:00	来宾签到(30人规模)
14:00-14:10	市级领导致辞
14:10-14:30	致辞
14:30-14:50	光电芯片产业规划报告
14:50-16:50	专家讨论(光电子行业专家约15位) (1) 西安重点布局光电芯片的规划、重点方向、问题等 (2) 如何助力西安打造光电芯片制造基地方向的切实建议 (3) 存在的问题和意见建议
16:50-17:00	颁发专家咨询委员会及智库成员聘书

晚宴

2018年11月9日(星期五)——专场论坛

08:30-09:00	签到
主持人开场	
09:00-09:10	开幕致词
09:10-09:20	致辞
09:20-09:50	K1- 硅基光电子材料进展与应用
09:50-10:20	K2-光网络发展中的光电子集成技术进展和趋势
10:20-10:50	K3-下一代数据中心的光互连
10:50-11:00	茶歇
11:00-11:30	K4-硅基光电子量子点进展
11:30-12:00	K5-硅光模块及耦合方案
午餐 12:00-13:30	
13:30-13:35	主持人开场
13:35-14:05	K6- 数据中心网络的发展趋势——硅光的机遇和挑战

2018全球硬科技创新暨“一带一路”创新合作大会

The Global Hard & Core Technology Innovation and The Belt and Road Innovative Cooperation Conference 2018

14:05-14:35	K7-光子集成技术商用化进展
14:35-15:05	K8-光电子集成技术在超大型数据中心光互连的机遇
15:05-15:20	茶歇
15:20-15:50	K9-硅基光电子制造平台
15:50-16:20	K10-硅基光电子国产化进展
16:20-17:30	讨论环节：光电子集成技术的发展机遇与挑战
19:00	“芯光之夜”音乐会
2018年11月10日(星期六)上午——产业对接会	
08:00-08:30	来宾签到(100人规模)
08:30-08:50	主办方致辞、投资机构代表致辞
08:50-09:10	路演1：西安云深光电科技有限公司
09:10-09:30	路演2：西安中科汇纤光电科技有限公司
09:30-09:50	路演3：西安和其光电科技股份有限公司
09:50-10:10	路演4：北京中科银河芯科技有限公司
10:10-10:30	路演5：西安必盛激光科技有限公司
10:30-11:00	中场休息
10:00-11:20	路演6：西安飞芯电子科技有限公司
11:20-11:40	路演7：合肥微纳传感技术有限公司
11:40-12:00	路演8：西安赛福乐斯半导体科技有限公司

活动咨询

联系人：韩沈丹

电话：18149255817

邮箱：shendan.han@chinaoeic.com